

深圳西斯特科技 封测切割刀片 超薄树脂刀 光学玻璃\石英玻璃切割

产品名称	深圳西斯特科技 封测切割刀片 超薄树脂刀 光学玻璃\石英玻璃切割
公司名称	深圳西斯特科技有限公司
价格	150.00/片
规格参数	品牌:SST西斯特 型号:树脂刀 定制:支持
公司地址	深圳市宝安区西乡街道富华社区宝运达物流中心 综合楼二
联系电话	18319035235 15323470075

产品详情

优势

能有效地解决相关问题：

- 1、刀片寿命问题；
- 2、崩缺问题；
- 3、切割分层；
- 4、产品边缘毛刺。

供货周期短，稳定性好。

- 1、具备月产超过30000片的生产能力，质量稳定；
- 2、切割寿命、产品品质与业内一线品牌相当。

产品特点

- 1、具有良好的弹性，较大限度地提高切削能力；

- 2、高精度、切割锋利、自锐性好、颗粒更新快，有效保障刀片良好的切削状态；
- 3、可根据加工材料不同，定制设计不同样刀，亦可刀口开槽，满足不同加工需求。

快速响应，专属服务。

- 1、针对客户的新需求，一周可提供新样品（尺寸规格不限）；
- 2、24小时内响应客户异常处理。

应用领域

半导体：BGA、PCB、QFN、DFN

光学玻璃：光学玻璃、石英玻璃等

金属材料：微钻、铣刀杆、稀土磁性材料等

陶瓷：碳化硅、氧化锆等

公司介绍

深圳西斯特科技有限公司(简称SST西斯特)，以“让一切磨削加工变得容易”为主旨，倡导磨削加工系统方法论，2015年创立于中国深圳，植根于技术创新的精神，屹立于追求梦想、创造价值的企业文化。

基于对客户现场的深度解读、创新性的磨具设计和磨削系统方法论的实际应用，西斯特的磨削理念可服务于航空航天、医疗器械、集成电路、磁性材料、汽车与船舶制造、蓝宝石与功能陶瓷等领域的磨削加工，并为半导体制造、消费电子制造、汽车制造等行业提供高端磨具产品。

西斯特科技始终以先进的技术、高性能的产品、优质服务的理念，带领产业革命，创造无限可能。

了解更多产品信息，欢迎关注微信公众号【磨削系统解决方案】。